Family tist
1 family member for:
JP4056168
Derived from 1 application,

1 THIN-FILM TRANSISTOR AND ITS MANUFACTURE
Publication info: JP4056168 A - 1992-02-24

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide/

## THIN-FILM TRANSISTOR AND ITS MANUFACTURE

Patent numbers

JP4056169

Publication dottes

1992-02-24

Inventor:

SANO HIROYUKI; IMASHIRO SHINICHI; TOKO YASUO

Applicance

STANLEY ELECTRIC CO LTD

Classification:

- internationals

(IPC1-7): H01L29/784

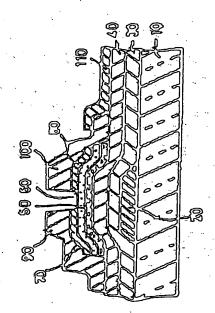
- europecans

Application number: JP19900163744 19900521 Priority number(s): JP19900163744 19900521

Over the state of the state of

# Abstract of JP40561®3

PURPOSE: To easily control the etching operation of a semiconductor layer, to eliminate a drop in the insulation of a gain insulating film and to enhance reliability and productivity by a method wherein the gate insulating film is formed of a three-layer laminated structure in which adjacent layers are formed of mutually different materials and the semiconductor layer is formed on C. CONSTITUTION: A gate electrode 20 for a transistor is formed and patterned on a glass substrate 10. In addition, three layers by a first gate insulating film 30, a second gate insulating film 40 and a third gate insulating film 50 in the order from the side close to the substrate 10 are laminated on N. An amorphous silicon semiconductor layer (a-Si) 60 constituting a channel is formed on the third gate insulating film 50 so as to face the gate electrode 50. The film 50 is formed of a silioca nitride film by a plasma CVD method. When an etching operation is shifted from tho semiconductor layer to the film 50, the plasma luminous peak of nitrogen is detected and an etching end point is detected. Thereby, a thinfilm transistor in which a source is not shortcircuited with a gate, whose insulating property is excellent and whose characteristic is stability can be manufactured with good reproducibally.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwid

@ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母公開特許公報(A)

平4-56168

Solnt CL.

章別記号

庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)2月24日

H 01 L 29/784

9056-4M H 01 L. 29/78

811 G

· \_

審査請求 有 請求項の数 4 (金4頁)

公発明の名称

耳腹トランジスタおよびその製造方法

②特 夏 平2-163744

②出 顧 平2(1990)6月21日

**②発明・者 佐 !!** 

文 学

神奈川県大和市南林間8-10-5-101

**②発明者 今** #

慎 -

神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘2-3-2-702

②発明者 都甲 康夫

神奈川県横浜市緑区在田南 2-17-8-202

⑦出 夏 人 スタンレー電気株式会

東京都目展区中目展2丁目9番18号

社

人 野 分级

弁理士 高橋 敬四郎

.

明細膏

1. 免明の名称

海波トランタスタおよびその製造方輪

- 2. 特許請求の範囲
- (1)。选明总数套包と。

前記透明絶縁書製上に形成したゲート電極層 と、

前記ゲート電極層と前記者状の上に形成した ゲート地震器と、

前記ゲート絶数層の上に形成した半導体層と、 前記半導体機の上に形成したソース/ドレイン電極層とを有し、

育記ゲート地線層は隣接する層が互いに異なった材料で形成された8層の複響を含む薄膜トラングスタ。

(2)、前記ゲート地景景は前記ゲート電極層に近い 東に第1地景陽、第2地景層及び第3地景層を 合今、前記第2地景層が前記第8地景層よりも 耐エッテング性に優れる材料で構成される雑字 項1 記載の存職トランジスク。

(3)。 透明热量基础上にゲート電話層を形成する 工程人

前記ゲート電極層と前記透明的非高級の上に 三層の故原構造を含むゲート的銀層を形成する 工程であって、前記8層の第1層と第2層とは 異なる政験技で形成する工程と、

前記ゲート地鉄線の上に半導体器を形成する 工程と、

前記半導体層の所定領域をエッチングする工 ml

前記半導体層の主にソース電値とデレイン電 板の層を関時に形成する工程と、…

・も合む存職トランタスタの製造方法。

(4)、前記ゲート地景層の8層の形成工程は、プラズマCVD 法による宣化シリコン酸で第1層を形成し、スパック後による酸化シリコン膜で第 2層を形成することを含む請求項4亿歳の存職トランジスクの製造方性。

## 8. 発明の昇田を建筑 【庶品上の利用公司】

本発明は初日トランジスタに係わり、 符に故口 ディスプレイでのアタティブマトリックス経示公 子の西諸四位に好力な信頭性と生産性の高い訂日 トランジスタなよびでの似立方法に関する。

## (短なの取り)

日2回にアクタイプマトワックス口子に切口した様々の町口トタンクスクの断面相差を示す。 対 ラス亞は10上にトランクなな、その上になるのが形成をな、バクーニングをな、その上になるなが一ト地口口30、40か2 門面口は1日のみの切合ものでいてる。(ゲートは四口30 に対向するように地口口40上にチャムルを形成する平均か口30か形を形成するための低速になった。その上にコンクタトを形成するための低速になった。その上にコンクタトを形成するための低速になった。その上にコンクタトを形成するための低速になって形成らな、その上にソース口口90とドレイン口口101000とが形成をなることにより即口ト

度日の早まが所包の日よりも取くなり、たごは下 やソース・ゲート日日の日日を88。

日本、日1のダートは四日のの日日のシワラン(81対1)を配用し、日3のダートは日日4の日日でシワコン日(9101) 其然、日本タンクル(すっの1) 在配列した切合には、半野体日のの、マの、30のエッチングは点は出がしたくく、半野体日のの、マの、30がブラボマグメークでなめる。 ならに、日配シワコン中配をクンクル然日化シワコンにとってでのしょの牙面の位が不らまでの3欠日からった。

本鬼明の目的也、中口の $\Box$ のエッケンダ $\Box$ 口が しゃすく、足は $\Box$ のはほぼ下のない。口包 $\Box$ むの 生民生のないな $\Box$ トランダスタとそのほれ方はと な $\Box$ なることでなる。

# 【□□を□□であための手□】

本現明によれば、カロトランタスタにおいて。 関ロする日は耳に口はる対例で形成された3日の 可見知道を用いてダートに自口を形成し、その上 

 ラングスタの一点子が口己のなている。 年日は日

 60、70、60のB属X日本はおちょっテング

 工程器、例上器です。日本の。 ガスを口いてのず

 ライエッチングを行めある。 ユッチングロの数。

 たとえば高層は日かの10~8000、差かの1

 ~10000ではる。 ひらに、ドレイン日日10

 0の一部と数団し、ゲート日日日40上に日でして

 て間ほとなる影明日日110が日日のある。

### (១១៩១១១១១១១)

೯ಫಲ್ರದ್ ಚಿಡ್ಡಿಗಳು

#### (ស្សា

#### (COMC)

表に、本界句になるロロトタンタスクの立口口 を囲団をロロレで見口から。

口1回にアクティアマトワマクスロ子に同した本集場の公司 (日本との口) (日本ではか。 ガタスロロ1 (0 上にトワンタスクの ゲートロロ2 (0 本以口のの、 ペクーニングでな。 その上によるにひ口1 (0 にほい口かる口に口1 グ

一ト地田口80、口3ゲート地田口40及び口8
ゲート地田口80か8日旬日形成されている。ゲート口口30に対向するように口8ゲート協即口80大田のするアモルファスシリコンンキャや口(ロー81)80が形成される。その上に、コンタタトも形成するための低低抗平平の砂81(N・包でらんファスシリコン)□70、80か所定形象にベターニングされて形成される。その上にソース口口80とドレイン円口100か形成されることにより町口トランジスタの一口が加減されている。さるに、ドレイン円口100の一部と配出し、口8ゲート協問口80上に口口となる過明口口110か形成されている。

□30上に、1000~4000nmの□□□□□ 化ショコンロでロックートはは口ののをははし、 800~2000mmの日本の日本の日本シワヨン日マ DBY-FABBOOCKELL, GSEGOO-2000mmの口口の口促シリコン口で口8ダー IRBD 6 O Genengo Baco 6 5 E. 可你口60、コンクタト辛取於口70、60億円 CHATTO CE CE BOO HAGAG て「ライエッテングではむね□G@。70、G@ でパターニングウひ。ここで、エッケングが平口 **毎日から日配ショョンの口89−ト日日□○○**医 8行した日に自20プラスマ児童ピークを公園す ることによりエッケングは点を以出した。このに より、ソース・ゲート原口もなくた口はますぐの。 福住も安定な町口トタンタスタが再見住よく四口 ారుడు

自公司に自司でひろう。.

【窗窗窗窗口】

TRUCTOR OF PRODUCTO CONTRACTOR OF PARTY OF PARTY

# 特回平4-56168 (4)

界面単位の安定なものを形成できる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例による薄膜トランジス タの断面構造画、

第2回は従来の技術による可襲トランジスタの 新面構造図である。

質において、

スタンレー電気株式会社

### 學統補正書(自発)

- 平成 2年特許銀第163744号
- 神臓トランジスナおよびその製造方法 2. 発明の名称

3. 相互をする者

平件との関係 特許出職人

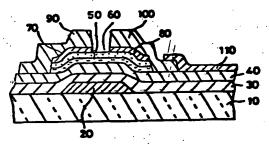
京京都自風区中自風2丁昌9番13号 住間

(286) スタンレー電気株式会社

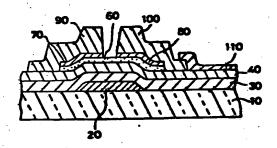
〒103 京京都中央区日本第小房本町1 - 3 日本第二レイビル702 : 12月2-0004 (9134) 弁理士 古典 温泉原

5. 補正の対象 明維書の先頭の詳細な製物の質

6. 雑正の内容 別長の重り



本発明の実施例による存職トランジスタ **第1 1** 



従来の対策による容蔑トランジスク 第 2 图

- (1).明相書第 8頁第19~20行 13000am; 2 1300am; 2 MET4.
- (2).明朝者第 9頁第1冊 11000-4000mm; 2 f100-400mm LUETS.
- (3).明維者第 9天第3行 1500~2000mm & 150~200mm LWETS.
- (4)、明維書第 9頁第4~5行 : 1500-2000am; & f50-200am; と留室する。